WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM

Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 5:

C08G 77/22

(11) Internati nale Veröffentlichungsnummer:

WO 92/16183

A61K 6/093, 6/083, C08G 77/58

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

1. Oktober 1992 (01.10.92)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP92/00604

A1

(22) Internationales Anmeldedatum:

19. März 1992 (19.03.92)

(30) Prioritätsdaten:

päisches Patent), CH (europäisches Patent), DE (europäisches Patent), DK (europäisches Patent), ES (europäisches Patent), FR (europäisches Patent), GB (europäisches Patent), päisches Patent), GR (europäisches Patent), IT (europäisches Patent), JP, LU (europäisches Patent), MC (europäisches Patent), NL (europäisches Patent), SE (europäisches Patent), US.

(81) Bestimmungsstaaten: AT (europäisches Patent), BE (euro-

G 91 03 321.7 U

DE 19. März 1991 (19.03.91)

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

PATENT GMBH & CO. KG GESELLSCHAFT FÜR INDUSTRIELLE SCHUTZRECHTE [DE/DE]; Am Griesberg 2, D-8031 Seefeld 1 (DE).

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): THERA

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHMIDT, Monika [DE/ DE]; Walter-Bauersfeld-Str. 4, D-6908 Jena (DE).

(74) Anwälte: ABITZ, Walter usw.; Postfach 86 01 09, D-8000 München 86 (DE).

(54) Title: USE OF COMPOSITIONS BASED ON ORGANICALLY MODIFIED POLYCONDENSATES OF SILICIC ACID FOR COATING TEETH AND TOOTH REPLACEMENT PARTS

(54) Bezeichnung: VERWENDUNG VON ZUSAMMENSETZUNGEN AUF DER BASIS VON ORGANISCH MODIFI-ZIERTEN KIESELSÄURE-POLYKONDENSATEN FÜR DIE BESCHICHTUNG VON ZÄHNEN UND ZAHNERSATZTEILEN

(57) Abstract

Compositions for coating teeth and tooth replacement parts are made from at least one compound of formula MRx which is soluble in the reaction medium, wherein M stands for Ti, Zr, Si, Ge, Sn or Al, R stands for halogen, hydroxy, alkoxy, acyloxy or a chelate ligand and x is the valency of M, b) an organic silane of formula R"_nSiX_{4-n}, wherein R" stands for alkyl, alkenyl, arylalkyl, alkylaryl, arylalkenyl or alkenylaryl, which residues can be interrupted by oxygen atoms or sulphur atoms or -NH groups, X stands for hydrogen, halogen, hydroxy, alkoxy, acyloxy or the group -NR₂' (R' = hydrogen and/or alkyl) and n = 1, 2 or 3, and/or c) an organofunctional silane of formula $R_m''(R'''Y)_nSiX_{(4-m,n)}$, wherein R'', X and n have the above meanings, R" stands for alkylene, phenylene, alkylenephenylen or alkenylene, which residues can be interrupted by oxygen atoms or sulphur atoms or -NH groups, Y stands for halogen atoms, hydroxy, mercapto, polyol, e.g., glykyl or glyceryl, possibly substituted amino, quaternary ammonium, amide, polyamide, aldehyde, keto, carboxy, carboxylic acid alkyl ester, sulphonic acid, phosphoric acid, epoxy, acryloxy or methacryloxy groups and m = 1, 2 or 3. The coatings are resistent to deposits of dental plaque.

(37) Zusammenfassung

Für die Beschichtung von Zähnen und Zahnersatzteilen werden Zusammensetzungen verwendet aus (a) mindestens einer im Reaktionsmedium löslichen Verbindung der Formel (I): MR_x, in der M Ti, Zr, Si, Ge, Sn oder Al bedeutet, R Halogen, Hydroxy, Alkoxy, Acyloxy oder einen Chelatliganden darstellt und x die Wertigkeit von M bedeutet, sowie (b) einem organischen Silan der Formel (II): R"_nSiX_{4-n}, in der R" Alkyl, Alkenyl, Arylakyl, Arylalkyl, Arylalkenyl oder Alkenylaryl bedeutet, wobei diese Reste durch Sauerstoff- oder Schwefelatome oder -NH-Gruppen unterbrochen sein können, X Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Alkoxy, Acyloxy oder die Gruppe -NR₂' (R' = Wasserstoff und/oder Alkyl) darstellt und n den Wert 1, 2 oder 3 hat und/oder (c) einem organofunktionellen Silan der Formel (III): R_m"(R""Y)_nSiX_(4-m-n), in der R", X und n die oben gegebene Bedeutung haben, R" Alkylen, Phenylen, Alkylenphenylen oder Alkenylen bedeutet, wobei diese Reste durch Sauerstoff- oder Schwefelatome oder -NH-Gruppen unterbrochen sein können, Y Halogenatome, Hydroxy-, Mercapto-, Polyol-, ziB. Glykyl- oder Glyceryl-, gegebenenfalls substituierte Amino-, quarternäre Ammonium-, Amid-, Polyamid-, Aldehyd-, Keto-, Carboxy-, Carbonsäurealkylester-, Sulfonsäure-, Phosphorsäure-, Epoxy-, Acryloxy- oder Methacryloxygruppen darstellen und m den Wert 1, 2 oder 3 hat. Die Beschichtungen sind gegenüber Anlagerungen von Plaque resistent.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich	FI	Finnland	MN	Mongolei
AU	Australien	FR	Frankreich	MR	Mauritanien
88	Barbados	GA	Gabon	MW	Malawi
BE	Belgien	GB	Vereinigtes Königreich	NL	Niederlande
BF	Burkina Faso	GN	Guinea	NO	Norwegen
BG	Bulgarien	GR	Griechenland	PL	Polen
BJ	Benin	HU	Ungarn	RO	Rumänien
BR	Brasilien	ΙE	Irland	RU	Russische Föderation
CA	Kanada	IT	Italien	SD	Sudan
CF	Zentrale Afrikanische Republik	JP	Japan	SE	Schweden
CG	Kongo	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SN	Senegal
CH	Schweiz	KR	Republik Korea	SU	Soviet Union
CI	Côte d'Ivoire	LI	Liechtenstein	TD	Tschad
CM	Kamerun	LK	Sri Lanka	TG	Τυχυ
CS	Tschechoslowakci	LÜ	Luxemburg	US	Vereinigte Staaten von Amerika
DE*	Deutschland	MC	Моласо		-
DK	Dänemark	MG	Madagaskar		
ES	Spanien	MI.	Mali		

5

15

30

35

Verwendung von Zusammensetzungen auf der Basis von organisch modifizierten Kieselsäure-Polykondensaten für die Beschichtung von Zähnen und Zahnersatzteilen

Die Erfindung betrifft die Verwendung von Zusammensetzungen auf der Basis von organisch modifizierten KieselsäurePolykondensaten für die Beschichtung von Zähnen und Zahnersatzteilen.

Zähne und aus den verschiedensten Materialien gefertige Zahnersatzteile unterliegen der Gefahr der Anlagerung von Plaque.

Aufgabe der Erfindung ist es, Zähne und Zahnersatzteile gegenüber der Anlagerung von Plaque zu schützen.

20 Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst durch die Verwendung von Zusammensetzungen auf der Basis von organisch modifizierten Kieselsäure-Polykondensaten. Diese Zusammensetzungen werden auf die Zähne oder Zahnersatzteile aufgebracht und gehärtet. Die Haftung ist außergewöhnlich gut, ein Haftvermittler ist nicht notwendig.

Überraschenderweise hat sich herausgestellt, daß Zusammensetzungen auf der Basis von organisch modifizierten Kieselsäure-Polykondensaten nach ihrer Härtung Überzüge auf den Zähnen und den Zahnersatzteilen geben, die gegenüber der Anlagerung von Plaque resistent sind. Dies ist deshalb überraschend, da in der deutschen Patentschrift 27 58 414 Kieselsäure-Polykondensat-Zusammensetzungen beschrieben sind als Beschichtungen von Trägermaterialien, z.B. Glasgefäßen für die Züchtung von Gewebe- und Zellkulturen.

WO 92/16183 PCT/EP92/00604

-2-

In Spalte 3, Zeilen 32 ff. dieser Patentschrift heißt es, daß die Zellen hierbei - vermutlich durch chemische Bindungskräfte - fest auf der Unterlage gebunden sind, so daß ein Wachstum im Zellverbund gewährleistet ist. Man hätte demnach erwarten müssen, daß Überzüge auf der Basis von Kieselsäure-Polykondensat für die vorliegenden Zwecke vollkommen ungeeignet sind.

Die erfindungsgemäß einzusetzenden Zusammensetzungen auf der Basis von organisch modifizierten Kieselsäure-Polykondensaten umfassen

(a) mindestens eine im Reaktionsmedium lösliche Verbindung der Formel (I)

 MR_{x} (I),

in der M Ti, Zr, Si, Ge, Sn oder Al bedeutet, R Halogen, Hydroxy, Alkoxy, Acyloxy oder einen Chelatliganden darstellt und x die Wertigkeit von M bedeutet, sowie

(b) ein organisches Silan der Formel (II)

 $R"_nSiX_{4-n}$ (II)

in der R" Alkyl, Alkenyl, Aryl, Arylalkyl, Alkylaryl, Arylalkenyl oder Alkenylaryl bedeutet, wobei diese Reste durch Sauerstoff- oder Schwefelatome oder -NH-

Gruppen unterbrochen sein können, X Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Alkoxy, Acyloxy oder die Gruppe -NR2' (R' = Wasserstoff und/oder Alkyl) darstellt und n den

Wert 1, 2 oder 3 hat,

und/oder

30

15

1 (c) ein organofunktionelles Silan der Formel (III)

$$R_{m}$$
" $(R"'Y)_{n}$ SiX $(4-m-n)$ (III),

in der R", X und n die oben gegebene Bedeutung haben,
R"' Alkylen, Phenylen, Alkylenphenylen oder Alkenylen
bedeutet, wobei diese Reste durch Sauerstoff- oder
Schwefelatome oder -NH-Gruppen unterbrochen sein können, Y Halogenatome, Hydroxy-, Mercapto-, Polyol-,
z.B. Glycyl- oder Glyceryl-, gegebenenfalls substituierte Amino-, quarternäre Ammonium-, Amid-, Polyamid-, Aldehyd-, Keto-, Carboxy-, Carbonsäurealkylester-, Sulfonsäure-, Phosphorsäure-, Epoxy-, Acryloxy- oder Methacryloxygruppen darstellen und m den
Wert 1, 2 oder 3 hat.

Die Zusammensetzungen können gegebenenfalls noch eine weitere Komponente (d) enthalten:

- (d) im Reaktionsmedium lösliche, schwer-flüchtige Oxide eines Elements der Hauptgruppen Ia bis Va oder der Nebengruppen IVb oder Vb des Periodensystems, mit Ausnahme von Titan, Zirkon, Silicium, Germanium, Zinn und Aluminium, oder im Reaktionsmedium lösliche, unter den Reaktionsbedingungen ein schwer-flüchtiges Oxid bildende Verbindungen eines dieser Elemente.
- Zusammensetzungen, die die Komponenten (a), (b) und (c) und gegebenenfalls (d) enthalten, sind aus der europäischen Patentschrift 78 548 bekannt. Deren gesamter Offenbarungsgehalt soll hier mitumfaßt sein.
- In den vorstehenden Formeln (I), (II) und (III) können mehrmals vorhandene Reste R, R', R", R'", X bzw. Y bei einer Verbindung jeweils die gleiche oder unterschiedliche Bedeutung haben.

20

25

30

Die Alkylreste bedeuten z.B. geradkettige, verzweigte oder cyclische Reste mit 1 bis 20, vorzugsweise 1 bis 10 Kohlenstoffatomen und insbesondere niedere Alkylreste mit 1 bis 6, vorzugsweise 1 bis 4 Kohlenstoffatomen. Spezielle Beispiele sind Methyl, Ethyl, n-Propyl, Isopropyl, n-Butyl, sek.-Butyl, tert.-Butyl, Pentyl, n-Hexyl und Cyclohexyl. Die Arylreste enthalten z.B. 6 bis 25, vorzugsweise 6 bis 14 und insbesondere 6 bis 10 Kohlenstoffatome. Spezielle Beispiele sind Phenyl und Naphthyl, wobei Phenyl bevorzugt ist.

Die Alkenylreste sind z.B. geradkettige, verzweigte oder cyclische Reste mit 2 bis 20, vorzugsweise 2 bis 10 Kohlenstoffatomen und insbesondere niedere Alkenylreste, wie Vinyl, Allyl und 2-Butenyl.

Die Alkoxy-, Acyloxy-, Alkylamino-, Arylalkyl-, Alkylaryl-, Arylalkenyl-, Alkenylaryl-, Alkylen-, Alkylenphenylen-, Keto-, Carbonsäurealkylester- und substituierten Amino-reste leiten sich z.B. von den vorstehend genannten Alkyl-, Alkenyl- und Arylresten ab. Spezielle Beispiele sind Methoxy, Ethoxy, n- und i-Propoxy, n-, sek.- und tert.-Butoxy, Acetyloxy, Propionyloxy, Monomethylamino, Monoethylamino, Dimethylamino, Diethylamino, Monomethylanilino, Benzyl, Tolyl, Methylen, Ethylen, Dimethylen, Toluylen und Styryl.

Die genannten Reste können gegebenenfalls übliche Substituenten tragen, z.B. Halogenatome, niedere Alkylreste, Hydroxy-, Nitro- oder Aminogruppen.

Unter den Halogenen sind Fluor, Chlor und Brom bevorzugt und Chlor besonders bevorzugt.

Spezielle Beispiele für Titan- oder Zirkonverbindungen

der Komponente (a) sind TiCl₄, ZrCl₄, Ti(OC₂H₅)₄), Ti(Oi-C₃H₇)₄, Ti(OC₄H₉)₄, Ti(kresyl)₄, Zr(OC₃H₇)₄, Zr(OC₄H₉)₄,

- Ti(acetylacetonato)₂(Oi-C₃H₇)₂, Zr(acetylacet nato)₄ und andere Titan- oder Zirkonkomplexe mit Chelatliganden, die vorzugsweise über Sauerstoff und/oder Stickstoff koordiniert sind. Spezielle Beispiele für Silicium-, Germanium-, Zinn- und Aluminiumverbindungen der Komponente (a) sind Si(OH)₄, Si(OC₂H₅)₄, Si(OCH₃)₄, Si(OC₄H₉)₄, Si(OC₃H₇)₄, SiCl₄, GeCl₄, Ge(OC₂H₅)₄, Sn(OC₂H₅)₄, AlCl₃, Al(OC₂H₅)₃, Al(OC₃H₇)₄, Al(OC₄H₉)₃, Al(OH)₃.
- Bevorzugte organische Silane (b) sind z.B.:

 (CH₃)₂-Si-Cl₂, (CH₃)₂-Si-(OCH₃)₂, (CH₃)₂-Si-(OC₂H₅)₂,

 (C₆H₅)₂-Si-Cl₂, (C₆H₅)₂-Si-(OC₂H₅)₂, CH₂=CH-Si-Cl₃,

 CH₂=CH-CH₂-Si-(OC₂H₅)₃, CH₂=CH-CH₂-Si-(CH₃COO)₃,

 (i-C₃H₇)₃-Si-OH, (CH₃)₂-Si-(OH)₂ und (C₆H₅)₂-Si-(OH)₂.

 Diese Silane sind zum Teil Handelsprodukte oder sie lassen sich nach bekannten Methoden herstellen; vgl. W. Noll,

 "Chemie und Technologie der Silicone", Verlag Chemie GmbH,

 Weinheim/Bergstrasse (1968).
- Bei den organofunktionellen Silanen (c) kann die Brückengruppe R'" gegebenenfalls durch Sauerstoff- oder Schwefelatome oder -NH-Gruppen unterbrochen sein. Vorzugsweise
 entstehen auf diese Art 2 bis 10 sich wiederholende Struktureinheiten.

Bevorzugte organofunktionelle Silane sind z.B.:

 $(C_{2}H_{5}O)_{3}-Si-(CH_{2})_{3}-OH, (C_{2}H_{5}O)_{3}-Si-CH_{2}-NH_{2}, \\ (CH_{3}O)_{3}-Si-(CH_{2})_{2}-NH-(CH_{2})_{2}-NH_{2}, (C_{2}H_{5}O)_{3}-Si-p-C_{6}H_{4}-NH_{2}, \\ (C_{2}H_{5}O)_{3}-Si-(CH_{2})_{3}-OH, (CH_{3}O)_{3}-Si-(CH_{2})_{4}-SH, \\ CH_{3}(CH_{3}O)_{2}-Si-CH_{2}-CH(CH_{3})-CH_{2}-NH-(CH_{2})_{2}-NH_{2}, \\ CH_{3}(C_{2}H_{5}O)_{2}-Si-(CH_{2})_{4}-NH_{2}, (CH_{3})_{2}C_{2}H_{5}O-Si-CH_{2}-NH_{2}, \\ CH_{3}(C_{2}H_{5}O)_{2}-Si-CH_{2}-OH, \\ (CH_{3}-CH_{2}-O)_{3}-Si-CH_{2}-CH(CH_{3})-CH_{2}-NH-(CH_{2})_{2}-NH_{2}, \\ (CH_{3}-CH_{2}-CH_{2}-O)_{3}-Si-(CH_{2})_{4}-NH_{2}, (C(CH_{3})_{2}(C_{2}H_{5})O)_{3}-Si-CH_{2}-NH_{2},$

10

$$(C_2H_5O)_3$$
-Si- $(CH_2)_3$ -O- CH_2 - CH - CH_2 ,

15

$$(C_2H_5O)_3$$
-Si- $(CH_2)_3$ -O- CH_2 -CH- CH_2 und $(CH_3O)_3$ -Si- $(CH_2)_3$ -O- C - C = CH_2 .

20

Bei den organischen Silanen (b) und den organofunktionellen Silanen (c) haben m vorzugsweise den Wert O'und n vorzugsweise den Wert 1 oder 2.

25

Anstelle der monomeren Ausgangssilane (b) und (c) können gegebenenfalls auch vorkondensierte, im Reaktionsmedium lösliche Oligomere dieser Silane eingesetzt werden; d.h. geradkettige oder cyclische, niedermolekulare Teilkondensate (Polyorganosiloxane) mit einem Kondensationsgrad von z.B. etwa 2 bis 6.

30

Als Komponente (d) werden im Reaktionsmedium lösliche, schwer-flüchtige Oxide oder derartige schwer-flüchtige Oxide bildende Verbindungen von Elementen der Hauptgruppen Ia bis Va oder der Nebengruppen IVb oder Vb des Periodensystems eingesetzt. Vorzugsweise leitet sich die

WO 92/16183

10

15

- 1 Komponente (d) von folgenden Elementen ab: Li, Na, K, Mg, Ca, B, Pb, P, As und/oder V, wobei Na, Ca, Mg, Sr, B und P besonders bevorzugt sind.
- Unter den schwer-flüchtigen Oxiden sind Li₂O, Na₂O, K₂O, CaO, MgO, As₂O₃, P₂O₅ und B₂O₃ besonders bevorzugt.

Im Reaktionsmedium lösliche, schwer-flüchtige Oxide bildende Verbindungen sind z.B. anorganische Säuren, wie Phosphorsäure und Borsäure, sowie deren Ester. Ferner eignen sich z.B. Halogenide, wie SiCl₄ und HSiCl₃, und Alkoxide, wie NaOR, KOR, Ca(OR)₂, wobei sich R von niederen Alkoholen, wie Methanol, Ethanol, Propanol oder Butanol, ableitet. Weitere verwendbare Ausgangsverbindungen sind entsprechende Salze mit flüchtigen Säuren, z.B. Acetate, basische Acetate, wie basisches Bleiacetat, und Formiate.

Die Zusammensetzungen umfassen 1 bis 99, vorzugsweise 20
20 bis 90, insbesondere 40 bis 80 Mol-% an Komponente (a)
und entsprechend 1 bis 99, vorzugsweise 10 bis 80 und insbesondere 20 bis 60 Mol-% an Komponente (b), oder

die Zusammensetzungen umfassen 1 bis 99, vorzugsweise 20 bis 90, insbesondere 40 bis 60 Mol-% an Komponente (a) und entsprechend 1 bis 99, vorzugsweise 10 bis 80 und insbesondere 20 bis 60 Mol-% an Komponente (c), oder

die Zusammensetzungen umfassen 1 bis 98, vorzugsweise 20
bis 80, insbesondere 40 bis 60 Mol-% an Komponente (a),
1 bis 98, vorzugsweise 10 bis 75 und insbesondere 15 bis
50 Mol-% an Komponente (b) und 1 bis 40, vorzugsweise 5
bis 30 und insbesondere 10 bis 25 Mol-% an Komponente (c).

Bei Einsatz der Komponente (d) enthalten die Zusammensetzungen 0,1 bis 50, vorzugsweise 0,5 bis 30 und insbesondere 2 bis 20 Gew.-% an Komponente (d), bezogen auf das Gesamtgewicht der Ausgangskomponenten (a) bis (d).

5

10

15

Die vorzugsweise wasserfreien Ausgangskomponenten werden zunächst im gewünschten Mengenverhältnis, gegebenenfalls in Gegenwart eines wasserfreien organischen Lösungsmittels und gegebenenfalls in Anwesenheit eines wasserfreien Kondensationskatalysators, vorkondensiert. Beispiele für geeignete Lösungsmittel sind Alkohole, vorzugsweise niedere Alkohole, wie Methanol, Ethanol oder Butanol, Ether, vorzugsweise niedere Dialkylether, wie Diethylether oder Dioxan, Ketone, z.B. Aceton, Ester, Benzol und deren Gemische.

Die Menge an Lösungsmittel beträgt 0 bis 90, vorzugsweise 40 bis 70 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der Komponenten (a) bis (d).

Als Kondensationskatalysatoren für die wassersfreie Vorkondensation verwendet man wasserfreie Säuren und Basen.
Als Säuren kommen insbesondere flüchtige Säuren, wie Halogenwasserstoffe oder Eisessig, die gegebenenfalls in einem
der vorstehenden wasserfreien organischen Lösungsmittel
gelöst sind, anorganische Säuren, wie Schwefelsäure, Aluminiumtrichlorid oder Bortrifluorid, oder organische Säuren,
wie Ameisensäure, Essigsäure oder Propionsäure, in Frage.
Bei Verwendung von alkoholischen Lösungen flüchtiger Säuren,
wie methanolischer 1 N HC1, kann die Gesamt-Katalysatorkonzentration z.B. bis zu 50 Molprozent betragen, wobei

30

35

Als Basen kommen anorganische und organische Basen, wie Ammoniak, Natrium-, Kalium- oder Calciumhydroxid oder Trialkylamine, in Frage, wobei flüchtige Basen, wie Ammoniak oder Trialkylamine, besonders bevorzugt sind.

die Zugabe vorzugsweise in Einzelportionen erfolgt.

WO 92/16183 PO

Die Vorkondensation wird üblicherweise bei Temperaturen von -20 bis 200°C, vorzugsweise 50 bis 150°C und insbesondere bei der Siedetemperatur des Lösungsmittels durchgeführt.

5

Die Vorkondensation kann auch in Anwesenheit von Wasser auf verschiedenen Wegen erfolgen:

1) Partielle Hydrolyse:

10

Zugabe von unterstöchiometrischen Wassergehalten zur reaktionsträgsten Komponente. Anschließend werden die hydrolysereaktiveren Komponenten hinzugefügt. Die Wasserzugabe kann in unterschiedlich schonender Form zur Komponente (a) erfolgen, z.B.

15

- gelöst in Alkohol,
- Zugabe des Wassers durch eine feuchte Atmosphäre,
- Erzeugung des Wassers in der Reaktionslösung durch Esterbildung,
- Zugabe von Salzhydraten.

20

2) Zugabe von die Hydrolyse kontrollierenden Verbindungen, von z.B. 2,5-Pentandion, Essigsäure, Acetessigsäureethylester und dergleichen,

25

3) Zugabe von die Trocknung steuernden Mittel, wie z.B. Oxalsäure, Formamid und dergleichen.

Gegebenenfalls kann man zunächst einen Teil einer, mehrerer oder aller Ausgangskomponenten vorkondensieren, dann die übrigen Ausgangskomponenten zumischen und anschließend hydrolytisch oder nicht-hydrolytisch cokondensieren.

Im allgemeinen wird die Vorkondensation soweit durchgeführt, daß das entstehende Vorkondensat noch flüssige Konsistenz hat.

Das Oligomere oder niedermolekulare, partiell hydrolysierte und kondensierte anorganisch-organische Vorkondensat kann dann isoliert und in einem organischen Lösungsmittel zu einer Zusammensetzung definierter Viskosität gelöst werden.

Als Lösungsmittel sind höhere Alkohole, Ester, z.B. Essigsäureethyl- oder -amylester, Toluol, Chloroform, Aceton u.a. geeignet. Die Viskosität der Beschichtungszusammensetzung kann zu einem Wert im Bereich von 5 bis 80 mPa·s eingestellt werden, der von dem ausgewählten Beschichtungsverfahren abhängig ist. Die Menge an Lösungsmittel beträgt im allgemeinen 20 bis 95, vorzugsweise 40 bis 80 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des Vorkondensats.

Darüber hinaus können noch Hilfsstoffe zugesetzt werden,

15 Füllstoffe 0 - 50 Gew.-% wie z.B. 0 - 15 Gew.-% Viskositätsregler 0 - 2 Gew.-% Konservierungsmittel 2 Gew.-% Pigmente Verlauf- und 20 0 - 5 Gew.-% Benetzungshilfsmittel 0 - 5 Gew.-% Stabilisatoren 0 - 5 Gew.-% Inhibitoren

(jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Komponenten (a) bis (d)), die eine individuelle Konsistenz- und Farbeinstellung der Mischungen ermöglichen.

Die auf diese Weise erhaltenen Lösungen werden dann auf die zu beschichtenden Dentalmaterialien oder Zähne durch Aufsprühen, Tauchen oder Aufpinseln aufgetragen. Bevorzugt sind dabei Tauchen oder Aufpinseln. Dabei kann nach Abdunsten des Lösungsmittels ein mehrfacher Auftrag angezeigt sein.

25

1 Anschließend wird bei Temperaturen zwischen etwa 36° und 120°C für einige wenige Minuten bis einige Stunden thermisch nachbehandelt und die Schicht verfestigt. Falls organofunktionelle Silane mit ethylenisch ungesättigten 5 oder epoxyfunktionellen Gruppen zugegen sind, können diese auch über kationische oder radikalische Polymerisation vorverfestigt werden, bevor die weitere Polykondensation dann auch bei Raumtemperatur und über längere Zeit hinweg eintritt. Insbesondere ist es möglich, für den Fall von 10 funktionellen Silanen mit ethylenisch ungesättigten Gruppen durch radikalische Polymerisation, insbesondere durch Photopolymerisation, eine erste Verfestigung der Schichten zu erreichen. Zu diesem Zweck werden den Zusammensetzungen kationische oder radikalische Initiatoren zugesetzt. Als 15 kationische Initiatoren eignen sich beispielsweise Aryldiazoniumsalze, Diaryljodoniumsalze, Triarylsulfoniumalze sowie metallocenartige Komplexsalze. Eine für die erfindungsgemäßen Zwecke bevorzugte Initiatorenklasse sind die aus der EP-A 01 82 744 bekannten Metallocen-Komplexsalze, 20 insbesondere die Verbindung (I):

25

 PF_6 (I)

30

$$\Diamond$$

15

20

25

30

Eine weitere bevorzugte Klasse von Initiatoren für die kationische Polymerisation sind die Diaryljodoniumsalze der Formel:

5 $Ar_2J^+X^-$,

worin Ar ein gegebenenfalls substituiertes Aren ist, beispielsweise Benzol, Toluol, Xylol, Ethylbenzol, Methoxybenzol, Naphthalin, 1,2-Dihydronaphthalin, Phenanthren, Anthracen, 9,10-Dihydroanthracen, Diphenylen, Biphenyl, Cumol; und worin X ein komplexes Anion, beispielsweise BF4 , PF6, AsF6, SbF6, vorzugsweise BF4 oder PF6, ist. Besonders bevorzugt sind Diphenyljodonium-tetrafluoroborat, Ditoluyljodonium-tetrafluoroborat, Ditoluyljodonium-tetrafluoroborat, Weitere geeignete Diaryljodoniumsalze finden sich beispielsweise in "UV-Curing", Science and Technology, Ed. by S. Peter Pappas, Technology Marketing Corporation, Norwalk, USA, 06851 (1980).

Beispiele für geeignete Radikalbildner sind organische Peroxide, z.B. Diacylperoxide, wie Benzoylperoxid und Lauroylperoxid; Ketoperoxide, wie Acetonperoxid und Cyclohexanonperoxid, Kohlenwasserstoffperoxide, wie tert.—Butylhydroperoxid, Cumolhydroperoxid und Dekahydronaphthalinhydroperoxid; Dikohlenwasserstoffperoxide, wie Distert.—butylperoxid und Dicumylperoxid; Perketale, wie 1,1-Distert.—butylperoxy-3,3,5-trimethylcyclohexan; Perester, wie tert.—Butylperbenzoat, tert.—Butylperoxyisopropylpercarbonat, tert.—Butylperpivalat, tert.—Butylperoctoat, tert.—Butylcyclohexylpercarbonat und tert.—Butylpermaleinat, sowie Acetylcyclohexansulfonylperoxid. Ebenfalls geeignet sind übliche Azoinitiatoren, wie Azobisisobutyronitril.

- Als Photoinitiatoren kommen sämtliche, für die Härtung von lichthärtenden Kunststoffen bekannten Photoinitiatoren in Betracht. Geeignete Photoinitiatoren, die nach Bestrahlen durch UV oder sichtbares Licht die Polymerisation auslösen, sind beispielsweise Benzoinalkylether, Benzilmonoketale, Acylphosphinoxide oder aliphatische und aromatische 1,2-Diketo-Verbindungen (zum Beispiel Campherchinon).
- Zur Beschleunigung der Polymerisation können zusammen mit den Photoinitiatoren sogenannte Aktivatoren, wie Amine oder organische Phosphite, zugesetzt werden.
- Die Belichtung des aufgetragenen Materials erfolgt auf übliche apparative Weise. Es ist nur darauf zu achten,

 daß die Lichtquelle auf den verwendeten Photoinitiator abgestimmt ist, das heißt, daß die Wellenlänge des emitierten Lichtes dem Absorptionsverhalten des Photoinitiators entspricht. Mischungen von Photoinitiatoren, die einen breiteren Absorptionsbereich abdecken, machen das Verfahren etwas unabhängiger von der jeweils einzusetzenden Lichtquelle.
- Die Initiatoren werden vorzugsweise in Mengen von 0,05 bis 3 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der in den Zusammensetzungen vorhandenen ungesättigten Verbindungen, eingesetzt.
- Die ausgehärteten Überzüge sind resistent gegenüber PlaqueAnlagerung. Sie zeichnen sich im übrigen durch homogene

 Oberflächen aus und beeinträchtigen die Farbe des Basismaterials wegen ihrer Transparenz nicht. Sie sind kratzund abriebfest, hydrolysebeständig und weisen eine gute
 Oberflächenhärte auf.

15

20

25

Die erfindungsgemäßen Überzüge eignen sich zur Beschichtung von Zähnen sowie Zahnersatzteilen, die im Mundmilieu der Gefahr der Plaque-Anlagerung unterliegen. Besonders geeignet sind die Beschichtungen für Kunststoffmaterialien wie Prothesenbasisplatten, Teilprothesen, künstliche Zähne, Composite-Füllungen, Kunststoff-Inlays und insbesondere Kunststoffverblendungen.

Bei einer besonderen Ausführungsform der Erfindung können die erfindungsgemäßen Vorkondensate auch mit ethylenisch ungesättigten, copolymerisierbaren Monomeren abgemischt werden, die mit dem Vorkondensat homogen mischbar oder darin löslich sind. Geeignete Monomeren sind beispielsweise (Meth) acrylsäure und deren Salze, vorzugsweise die Alkalimetallsalze, wie das Natriumsalz; (Meth)acrylsäureester, wie Methyl(meth)acrylat, Ethyl(meth)acrylat, Butyl(meth)acrylat, Cyclohexyl (meth) acrylat, Glycidyl (meth) acrylat, Ethylenglykolmono(meth)acrylat, Diethylenglykolmono(meth)acrylat, Triethylenglykolmono(meth)acrylat, Allyl(meth)acrylat, 2-Hydroxypropyl(meth)acrylat, 3-Hydroxypropyl-(meth)acrylat, 2-Ethoxyethyl(meth)acrylat, 2-Dimethylaminoethyl(meth)acrylat und 3-Methoxy-2-hydroxypropyl(meth)acrylat; (Meth) acrylsäureamide, wie (Meth) acrylamid, N-Methylol(meth)acrylamid und Dimethyl(meth)acrylamid; Allylverbindungen, wie Allylalkohol und Allylglycidylether; N-Vinylpyrrolidon, und Styrol. Unter diesen Monomeren sind Alkyl (meth) acrylsäureester, Alkoxyalkyl (meth) acrylsäureester und Hydroxyalkyl (meth) acrylsäureester mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen in der Alkyl- bzw. Alkoxygruppe sowie N-Vinylpyrrolidon besonders bevorzugt. Die Menge an Monomeren kann 1 bis 50 Gew.-%, vorzugsweise 10 bis 30 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht aus Vorkondensat und Monomeren, betragen.

Gegebenenfalls kann man die Polymerisation bzw. Copolymerisation in Gegenwart einer oder mehrerer ungesättigter
Verbindungen als Vernetzungsmittel durchführen. Spezielle
Beispiele für geeignete Vernetzungsmittel sind Ethylenglycoldi(meth)acrylat, Diethylenglykoldi(meth)acrylat,
Triethylenglykoldi(meth)acrylat, Butylenglykoldi(meth)acrylat, Neopentylglykoldi(meth)acrylat, Pentaerythrittri(meth)acrylat, Pentaerythrittetra(meth)acrylat, Allyl(meth)acrylat, Trimethylolpropantri(meth)acrylat, Divinylbenzol und Diallylphthalat.

Geeignet sind ebenfalls die langkettigen Monomeren gemäß US-Patent 3 066 112 auf der Basis von Bisphenol-A und Glycidylmethacrylat oder deren durch Addition von Isocyanaten entstandenen Derivate. Geeignet sind auch Verbindungen des Typs Bisphenol-A-diethyl (meth) acrylat und Bisphenol-A-dipropyl (meth) acrylat. Weiterhin geeignet sind die mit Alkoxydeinheiten verlängerten Derivate der genannten Bisphenol-A-Typen, wie beispielsweise die Diacrylbzw. Dimethacrylsäureester von Bishydroxypolyalkoxybis-phenol-A-Derivaten.

Geeignet sind weiterhin auch die in dem deutschen Patent 2 816 823 genannten Diacryl- und Dimethacrylsäureester des Bishydroxymethyltricyclo[5.2.1.0^{2,6}]-decans und der mit Alkoxyd verlängerten Derivate des Bishydroxymethyltricyclo[5.2.1.0^{2,6}]-decans. Verwendet werden können auch die Reaktionsprodukte aus Diisocyanaten und Hydroxyalkyl (meth) acrylaten, wie sie in der deutschen Offenlegungsschrift 23 12 559 beschrieben sind.

Die Menge an Vernetzungsmittel beträgt vorzugsweise 1 bis 50 Molprozent, insbesondere 10 bis 30 Molprozent, bezogen auf die Gesamtmolzahl der Monomeren.

30

15

20

Den Monomeren werden je nach Wahl der Härtungsbedingungen 1 Initiatoren der oben angegebenen Art in den ebenfalls angegebenen Mengenverhältnissen hinzugegeben. Die Aufbringung der Überzüge und deren Härtung erfolgt dann analog zu der 5 oben geschilderten Weise.

Bei einer besonderen Ausführungsform der Erfindung eignen sich als kationisch härtbare Harze oder kationisch polymerisierbare Monomere beispielsweise mono- oder polyfunktionelle Vinylether und Vinylester. Geeignete Vinylether sind Trimethylolpropan-Trivinylether, Ethylenglykol-Divinylether und cyclische Vinylether. Besonders geeignet ist Triethylenglykoldivinylether.

- Allgemein gut geeignete Verbindungen sind die Vinylester 15 und Vinylether polyfunktioneller Alkohole, wobei Polyethylen- und Polypropylenglykole mit Vinylether-Endgruppen bevorzugt eingesetzt werden.
- 20 Weiterhin gut geeignet sind kationisch polymerisierbare heterocyclische Verbindungen, beispielsweise Epoxide. Bevorzugt verwendet werden hierbei die Glycidylether einoder mehrwertiger Alkohole, beispielsweise die Diglycidylether von Bisphenol-A. Zur Einstellung einer hohen Reaktivität sind besonders geeignet die Di- und Polyepoxide cyclo-25 aliphatischer Verbindungen, beispielsweise die Glycidylether und B-Methylglycidylether cycloaliphatischer Diole und Polyole.
- Verwendbar sind ferner als Glycidylverbindungen die Glycidyl-30 ester von Carbonsäuren, insbesondere von Di- und Polycarbonsäuren, beispielsweise die Glycidylester von Bernsteinsäure, Adipinsäure, Phthalsäure.
- Beispiele für besonders reaktive Glycidylverbindungen sind 35 die Diepoxide des Vinylcyclohexans und des Dicyclopenta-

WO 92/16183

diens sowie 3-(3',4'-Epoxycyclohexyl)-8,9-epoxy-2,4-dioxy-spiro-(5,5)undecan und 3,4-Epoxycyclohexylmethyl-3',4'-expoxycyclohexylcarboxylat.

-17-

Bevorzugte Epoxidharze sind gegebenenfalls vorverlängerte und/oder prepolymere Diglycidylether zweiwertiger Phenole oder zweiwertiger aliphatischer Alkohole mit zwei bis vier C-Atomen. Besonders bevorzugt verwendet werden die vorverlängerten Diglycidylether des 2,2-bis-(4-Hydroxyphenyl)-propans.

HERSTELLUNGSBEISPIELE

Beispiel 1

15

20

25

30

35

13,68 g Tetraethoxytitanat werden in 50 ml einer Mischung von Toluol und Ethanol (1:1) gelöst und 0,6 ml Eisessig hinzugefügt. Diese Mischung wird 0,5 h bei 50°C gerührt. Getrennt hiervon werden 30,28 g Diphenylsilandiol in einer Mischung von Toluol und Ethanol (1:1) gelöst. Diese Lösung wird langsam unter ständigem Rühren bei 50°C in die Tetraethoxytitanatlösung getropft und anschließend 1 h bei 75°C unter Rückflußbedingungen erhitzt. In die auf Raumtemperatur abgekühlte Lösung wird eine Mischung von 10 ml Wasser in 10 ml Ethanol unter Rühren hinzugetropft und 1 h bei Raumtemperatur gerührt. Unter reduziertem Druck werden Lösungsmittel und Wasser bei 60°C entfernt. Es entsteht ein gelbliches, transparentes, viskoses Vorkondensat.

Beispiel 2

13,8 g Diphenyldichlorsilan werden in 17,1 ml Ethanol, 6,8 g Methylvinyldichlorsilan in 8,4 ml Ethanol und 0,53 g Tetraethoxysilan in 1,5 ml Ethanol gelöst. Die ethanolischen Lösungen werden vereinigt und 2 h unter Rückfluß-

bedindungen bei 78°C erhitzt. Danach werden 7,2 ml 0,01 n Salzsäure langsam bei 70°C zugetropft und der Ansatz 0,5 h bei dieser Temperatur gehalten. Das Lösungsmittel und Wasser werden unter leichtem Vakuum entfernt. Das verbleibende Silan wird in Essigester zu einer 10 %igen Lösung gelöst und 0,2 g Dibenzoylperoxid zugefügt. Die Beschichtungen wurden bei Temperaturen zwischen 60 und 120°C getrocknet.

Beispiel 3

10

15

13,1 g Diphenyldichlorsilan werden in 15,8 ml Ethanol, 6,5 g Methylvinyldichlorsilan in 7,9 ml Ethanol und 1,53 g Tetraethoxysilan in 3,0 ml Ethanol gelöst. Die Lösungen werden vereinigt und 2 h unter Rückflußbedingungen bei 78°C erhitzt. Dazu werden bei 70°C langsam 7,2 ml 0,01 n Salzsäure hinzugetropft und der Ansatz 0,5 h bei dieser Temperatur belassen. Unter leichtem Vakuum werden Lösungsmittel und Wasser abdestilliert. Das Silan wird zu einer 10 %igen Lösung in Essigester gelöst. Der Beschichtungslösung wurden 0,2 g Dibenzoylperoxid hinzugefügt. Die Beschichtungen wurden bei Temperaturen zwischen 60 und 120°C getrocknet.

Beispiel 4

25

30

35

20

10,4 g Methacryloxypropyltrimethoxysilan und 3,8 g Methyltrimethoxysilan werden bei Raumtemperatur gemischt und unter Rühren 5,75 g Aluminium-sec.-butylat hinzugetropft. Die Mischung wird 10 min gerührt und auf 15°C abgekühlt. Dazu werden langsam 0,84 ml Wasser hinzugetropft, 10 min gerührt und die Lösung auf 10°C abgekühlt. Danach werden 1,68 ml Wasser langsam hinzugetropft und nach 15 min Rühren weitere 5 ml Wasser zugegeben. Das Produkt wird 2 h gerührt. Es entsteht eine klare Lösung, von der das Lösungsmittel unter leichtem Vakuum abdestilliert wird. Das verbleibende

Produkt wird in 50 ml Essigester gelöst und der Ester mehrmals abdestilliert. Zum Schluß wird eine Lösung des Silans in 50 ml Essigester für Beschichtungen verwendet. Die Schichten wurden bei 90°C getrocknet.

5

10

15

20

25

30

Beispiel 5

20 g Tetraethoxysilan werden in 50 ml Ethanol gelöst und 0,6 ml Eisessig hinzugegeben. Diese Mischung wird 30 Minuten bei 50°C gerührt und eine Lösung von 26,2 g Diphenylsilandiol in einer Mischung aus Toluol und Ethanol (1:1) hinzugegeben. Diese Lösung wird unter ständigem Rühren bei 50°C in die Tetraethoxysilanlösung getropft und wird anschließend 1 Stunde bei 75°C unter Rückflußbedingungen erhitzt. Zu dieser auf Raumtemperatur abgekühlten Lösung wird eine Mischung von 10 ml Wasser und 10 ml Ethanol unter Rühren hinzugefügt und 1 Stunde bei Raumtemperatur gerührt. Lösungsmittel und Wasser werden unter reduziertem Druck bei 60°C entfernt. Es entsteht ein farbloses, transparentes, viskoses Polymer, das für Beschichtungszwecke eingesetzt werden kann.

ANWENDUNGSBEISPIELE - PLAQUE-ANLAGERUNGSUNTERSUCHUNGEN

Beispiel 6

3,5 g des Vorkondensats von Beispiel 1 werden in 6,5 g Toluol gelöst. Mit einem Pinsel wird eine dünne Schicht auf den Kollocryl B - Prüfkörper aufgebracht und 24 h bei 95°C getrocknet. Man erhält eine glasklare, fest haftende Beschichtung.

Beispiel 7

35

Die in Beispiel 2 erhaltene Lösung wird auf den Prüfkörper aufgestrichen und 12 h bei 80°C gehärtet.

Beispiel 8

Die nach Beispiel 4 erhaltene Lösung wird mit 0,1 g Campherchinon sowie 0,2 g 2-Dimethylaminoethylmethacrylat versetzt. Nach dem Auftragen der Beschichtung auf die Prüfkörper wird 10 Minuten bei 40°C getrocknet. Mit einem handelsüblichen Kaltlichtgerät (Elipar II, Fa. ESPE) wird durch 40 Sekunden Belichtung die Schicht ausgehärtet.

10

15

20

25

5

Meßprinzip:

Beschichtete Kunststoffprüfkörper wurden von Patienten 3 Tage getragen. Anschließend wurde durch Wägung der Prüfkörper die Plaque-Akkumulation in Abhängigkeit vom Beschichtungsverfahren bestimmt.

Material:

PMMA (Prüfkörper aus Prothesenkunststoff Kallocryl B) Prüfkörpermaße: 5 x 7 x 1 mm

Methode:

Die Prüfkörper wurden erfindungsgemäß beschichtet, im Exsikkator auf Gewichtskonstanz getrocknet und mit Hilfe einer Präzisionswaage ausgewogen. Anschließend wurden die Prüfkörper in einer Oberkieferminiplastschiene drei verschiedenen Probanden (1 weiblich, 2 männlich, Durchschnittsalter 21 Jahre) eingesetzt und 3 Tage im Mund getragen. Dabei wurden die Schienen nicht gereinigt, nur nach dem Essen grob mit Wasser abgespült. Nach der Tragezeit wurden die Prüfkörper dem Tragegerät entnommen, 24 Stunden im Exsikkator getrocknet und erneut ausgewogen. Tabelle 1 zeigt die Plaque-Anlagerung in Abhängigkeit des Beschichtungsverfahrens in $\mu g/cm^2$.

35

5

Vergleichsbeispiel 1: Prüfkörper unbeschichtet

Vergleichsbeispiel 2: Prüfkörper beschichtet mit herkömmlichem Prothesenlack auf Acrylatbasis (Palaseal, Firma Kulzer).

Ergebnisse: Plaque-Anlagerung [µg/cm²]

1	u
-	_

15

Proband	V 1	V 2	Beisp.6	Beisp.7	Beisp.8
I	1,94	1,74	0,47	0,68	0,42
II	1,87	1,68	0,31	0,55	0,38
III	1,98	1,81	0,53	0,48	0,78
Durch- schnitts- werte	1,93	1,74	0,44	0,57	0,54

25

20

Die erfindungsgemäßen Beispiele zeigen eine sehr stark verminderte Plaque-Anlagerung im Vergleich zum unbeschichteten Prüfkörper (V1).

30

Dagegen zeigt eine herkömmliche Oberflächenversiegelung auf Basis eines Acrylatlackes keine wesentliche Verminderung der Plaque-Anlagerung gegenüber den unbeschichteten Prüfkörpern. Darüber hinaus zeigte sich der interessante Effekt, daß die geringfügigen Plaquebeläge bei den erfindungsgemäß beschichteten Prüfkörpern sehr leicht entfernt werden konnte, während sie auf den Vergleichskörpern fest anhafteten.

In der Praxis kommt diesem Effekt besondere Bedeutung zu, da sich im Gegensatz zum Stand der Technik bei erfindungsgemäßer Beschichtung die Restbeläge durch die Zahnbürste leicht entfernen lassen.

5

20

25

30

35

PATENTANSPRÜCHE

1. Verwendung von Zusammensetzungen, umfassend

(a) mindestens eine im Reaktionsmedium lösliche Verbindung der Formel (I)

 MR_{χ} (I),

in der M Ti, Zr, Si, Ge, Sn oder Al bedeutet,

R Halogen, Hydroxy, Alkoxy, Acyloxy oder einen

Chelatliganden darstellt und x die Wertigkeit von

M bedeutet, sowie

(b) ein organisches Silan der Formel (II)

 $R"_{n}SiX_{4-n} \qquad (II)$

in der R" Alkyl, Alkenyl, Aryl, Arylalkyl, Alkylaryl, Arylalkenyl oder Alkenylaryl bedeutet, wobei diese Reste durch Sauerstoff- oder Schwefelatome oder -NH-Gruppen unterbrochen sein können, X Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Alkoxy, Acyloxy oder die Gruppe -NR2' (R' = Wasserstoff und/oder Alkyl) darstellt und n den Wert 1, 2 oder 3 hat, und/oder

(c) ein organofunktionelles Silan der Formel (III)

 $R_{m}"(R"'Y)_{n}SiX_{(4-m-n)} \qquad (III),$

in der R", X und n die oben gegebene Bedeutung haben, R"' Alkylen, Phenylen, Alkylenphenylen oder Alkenylen bedeutet, wobei diese Reste durch Sauerstoff- oder Schwefelatome oder -NH-Gruppen unterbrochen sein können, Y Halogenatome, Hydroxy-, Mercapto-, Polyol-, z.B. Glykyl- oder Glyceryl-, gegebenenfalls substituierte Amino-, quarternäre Ammonium-, Amid-, Polyamid-, Aldehyd-, Keto-, Carboxy-, Carbonsäurealkylester-, Sulfonsäure-, Phos-

phorsäure-, Epoxy-, Acryloxy- oder Methacryloxygruppen darstellen und m den Wert 1, 2 oder 3 hat, zur Herstellung von Beschichtungen für Zähne und Zahnersatzteile.

5

10

15

20

25

30

- Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Zusammensetzungen 1 bis 99, vorzugsweise 20 bis 90, insbesondere 40 bis 80 Mol-% an Komponente (a) und entsprechend 1 bis 99, vorzugsweise 10 bis 80 und insbesondere 20 bis 60 Mol-% an Komponente (b) oder
 - 1 bis 99, vorzugsweise 20 bis 90, insbesondere 40 bis 80 Mol-% an Komponente (a) und entsprechend 1 bis 99, vorzugsweise 10 bis 80 und insbesondere 20 bis 60 Mol-% an Komponente (c)

oder

- 1 bis 98, vorzugsweise 20 bis 80, insbesondere 40 bis 60 Mol-% an Komponente (a), 1 bis 98, vorzugsweise 10 bis 75 und insbesondere 15 bis 50 Mol-% an Komponente (b) und 1 bis 40, vorzugsweise 5 bis 30 und insbesondere 10 bis 25 Mol-% an Komponente (c) umfassen.
- 3. Verwendung nach den Ansprüchen 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Zusammensetzungen zusätzlich
 - (d) ein im Reaktionsmedium lösliches, schwer-flüchtiges Oxid eines Elements der Hauptgruppen Ia bis Va oder der Nebengruppen IVb oder Vb des Periodensystems, mit Ausnahme von Titan, Zirkon, Silicium, Germanium, Zinn und Aluminium, oder eine im Reaktionsmedium lösliche, unter den Reaktionsbedingungen ein schwerflüchtiges Oxid bildende Verbindung eines dieser Elemente

umfassen.

4. Verwendung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Zusammensetzungen 0,1 bis 50, vorzugsweise 0,5 bis 30 und insbesondere 2 bis 20 Gew.-% an Kom-

5

10

- ponente (d), bezogen auf das Gesamtgewicht der Ausgangskomponenten (a) bis (d), umfassen.
 - 5. Verwendung nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß man die Ausgangskomponenten (a), (b) und/oder (c) und gegebenenfalls (d) in den gewünschten Mengenverhältnissen, gegebenenfalls unter Einsatz von geeigneten Katalysatoren vorkondensiert, das Vorkondensat isoliert und zur Herstellung von Beschichtungslösungen einer Viskosität von etwa 5 bis 80 MPa·s in einem organischen Lösungsmittel löst.
 - 6. Verwendung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß man die Beschichtungen mit einem ethylenisch ungesättigten copolymer isierbaren Monomeren, das mit der Vorkondensatlösung homogen mischbar oder darin löslich ist, und einem geeigneten Initiator abmischt.
- 7. Verwendung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
 daß die Menge an ethylenisch ungesättigten Monomeren/Vernetzer 1 bis 50, vorzugsweise 10 bis 30 Gew.-%, bezogen
 auf das Gesamtgewicht aus Vorkondensat und ethylenisch
 ungesättigten Monomeren/Vernetzer, und die Menge an
 Initiator 0,05 bis 3 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht
 der ethylenisch ungesättigten Monomeren/Vernetzer,
 beträgt.
- 8. Verwendung der nach den Ansprüchen 5 bis 7 erhaltenen Beschichtungslösungen zur Herstellung von Beschichtungslösungen auf Zähnen und Zahnersatzteilen, dadurch gekennzeichnet, daß man die Beschichtungslösungen auf die Zähne oder Zahnersatzteile aufträgt und anschliessend bei Temperaturen von Zimmertemperatur bis 120°C, gegebenenfalls unter Bestrahlung mit sichtbarem Licht oder UV-Licht, härtet.

-26-

9. Verwendung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß man die Beschichtungslösungen auf Zahnersatzteile aus Kunststoff aufträgt.

5 10. Verwendung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß man die Beschichtungslösungen auf Kunststoffverblendungen aufträgt.

10

WO 92/16183

15

20

25

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

nternational Application No PCT/EP92/00604

International Application No. 1017 L. 327 00007									
	I. CLASSIFICATI N OF SUBJECT MATTER (if several classification symbols apply, indicate all) 6 According to international Patent Classification (IPC) or to both National Classification and IPC								
	.Cl.5		6/093;			77/58;	CO8G 77/22		
II. FIELD	S SEARCH								
			Minis	mum Docur	nentation Sea	rched 7			
Classificati	on System				Classificati	on Symbols			
Int.	C1.5								
						um Documents ed in the Field			
			·····						
III. DOCU		ONSIDERED TO							
Category *	Citatio	on of Document, 11	with indicati	on, where a	ppropriate, of	the relevant p	assages 12	Relevant to Claim No. 13	
Υ	F f	A,0 078 54 F b RDERUNG 1983; cite see claims	DER ANGE d in the	EWANDTE e appli	N FORSCI	CHAFT ZU HUNG) 11	R May	1-10	
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN; Vol. 004, No. 159(C-030) 6 November 1980 & JP, A, 55 105 608 (TAKEUCHI MITSUHARU) 13 August 1980; see abstract							1-10	
А		A,0 394 79 see page 2					amples	1-10	
Α	F	A,0 358 01 F 6 RDERUNG 14 March 1	DER ANGI				IR		
	ı								
1	ı								
	ı								
* Special categories of cited documents: 10 "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the or priority date and not in conflicted to understand the principle invention "X" document of particular relevance cannot be considered novel or involve an inventive step document is combined with one ments, such combination being of in the art. "E" document member of the same priority date and not in conflicted to understand the principle invention "X" document of particular relevance cannot be considered novel or involve an inventive step document is combined with one ments, such combination being or in the art. "E" document published after the or priority date and not in conflicted to understand the principle invention "X" document of particular relevance cannot be considered novel or involve an inventive step document is combined with one ments, such combination being or in the art. "E" document published after the or priority date and not in conflicted to understand the principle invention "X" document of particular relevance cannot be considered novel or involve an inventive step document is combined with one ments, such combination being or invention. "Y" document published prior to the international filing date but later than the priority date and not in conflicted to understand the principle invention.						ct with the application but e or theory underlying the ce; the claimed invention cannot be considered to ce; the claimed invention an inventive step when the or more other such docu- bylous to a person skilled			
		pletion of the Inte	rnational Sear	ch	Date of A	Aailing of this	International Sec	arch Report	
2 Jun	e 1992	(02.06.92)			10	June 199	2 (10.06.	.92)	
	al Searching	-			Signature	of Authorized	d Officer		
Euro	pean Pa	tent Offic	:e		j				

ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO.

9200604 57422

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information. 02/06/92

Patent document cited in search report	Publication date		Patent family member(s)		Publication date
EP-A-0078548	11-05-83	DE-A-	3143820	1:	L-05-83
EP-A-0394797	31-10-90	DE-A- CA-A- JP-A-	3913250 2015083 2295911	22	-10-90 -10-90 -12-90
EP-A-0358011	14-03-90	DE-A- JP-A-	3828098 2160836		-03-90 -06-90

in	NATIONALER RE	CHERCHENBER
	.7	Internationales Aktendachen
LASSIFIKATION DES ANMELDUNGSG	EGENSTANDS (bei mehreres	Klassifikationssymbolen sind alle ar
h des Internationales Datasthlassifikasion (TPC odes postides poticopoles	Vlassifikation and des IDC

I. KLASSIFIKATION DES A	NMELDUNGSGEGENSTANDS (bel michren	en Klassifikstionssymbolen sind alle anz	ugeben) ⁶
Nach der Internationalen Pate Int.Kl. 5 A61K6/0	ntklassifikation (IPC) oder sach der sationale 193; A61K6/083;	e Klassifikation und der IPC CO8G77/58;	C08G77/22
II. RECHERCHIERTE SACH	GEBIETE ,		
	Recherchserter	Mindestprüfstoff 7	
Klassifikationssytem	20, 53	Klassifikationssymbole	
Int.Kl. 5	A61K; C08G;	CO9D	
	Recherchierte nicht zum Mingestprüfstoff unter die recherchiert	gehörende Veröffentlichungen, soweit die en Sachgebiete fallen ⁸	ESE
III. EINSCHLAGIGE VEROFI			
Art.º Kennzeichnung	er Veröffentlichung 11, soweit erforderlich un	ter Angabe der maßgeblichen Teile 12	Betr. Anspruch Nr. 13
FÖRDER 1983	078 548 (FRAUNHOFER-GES UNG DER ANGEWANDTEN FORS Anmeldung erwähnt		1-10
Y PATENT vol. 0 & JP,A August	Ansprüche; Beispiele ABSTRACTS OF JAPAN 04, no. 159 (C-030)6. No ,55 105 608 (TAKEUCHI M 1980 Zusammenfassung		1-10
A EP,A,O	 394 797 (DEGUSSA) 31. 0 Seite 2, Zeile 4 - Zeile		1-10
		-,-	
"A" Veröffentlichung, die de definiert, aber nicht als "E" älteres Dokument, das i tionalen Anmeidedatum "L" Veröffentlichung, die ge zweifelhaft erscheinen z fentlichungsdatum einer nannten Veröffentlichun anderen besonderen Gra "O" Veröffentlichung, die si eine Benutzung, eine Al bezieht "P" Veröffentlichung, die vo	ingegebenen Veröffentlichungen 10; in allgemeinen Stand der Technik bezonders bedeutsam anzuseben ist edoch erst am oder nach dem interna- veröffentlicht worden ist eignet ist, einen Prioritätsanspeuch i isssen, oder durch die das Veröf- anderen im Rocherchenbericht ge- ge beiegt werden soll oder die aus einem ad angegeben ist (wie ausgeführt) ch auf eine mündliche Offenbarung, isstellung oder andere Maßnahmen er dem internationalen Anmeldeda- nspruchten Prioritätsdatum veröffent-	"T" Spitere Veröffentlichung, die nac meidelatum oder dem Frioritäted ist und mit der Anmeidung nicht Verstindnis des der Erfindung zu oder der ihr zugrundeilegenden T "X" Veröffentlichung von besonderer te Erfindung kann nicht als neu e keit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer i te Erfindung kann nicht als auf e rubend betrachtet werden, wenn d einer oder menreren anderen Ver- gorie in Verbindung gebracht wirt einen Fachmann nahellegend ist "A" Veröffentlichung, die Mitglied de	atura veröffentlicht worden kolidiert, sondern nur zum grundeliegenden Prinzips heorie angegeben ist Bedeutung; die beanspruch- oder auf erfinderischer Tätig- Beleutung; die beanspruch- irfinderischer Tätigkelt be- ile Veröffentlichung mit öffentlichungen dieser Kate- d und diese Verbindung fikr
Datum des Abschlusses der inter	nationalen Recherche	Absendedatum des internationalen	Recherchenberichts
02.	JUNI 1992	1 0. 0	
Internationale Recherchenbehörd	•	Unterschrift des bevolimächtigten	IV .
EUROPA	AISCHES PATENTAMT	G. COUSINS-VAN	STEEN Mousin

III. EINSCHL	Internationales Aktenzeichen HLAGIGE VEROFFENTLICHUNGEN (Fortsetzung von Blatt 2)							
Art °	Kennzeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der maßgeblichen Teile	Betr. Anspruch Nr.						
A .	EP,A,O 358 O11 (FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG) 14. März 1990							
8								

ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR.

9200604 EP SA 57422

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten internationalen Recherchenbericht angeführten

Die Angaben über die Familieumitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen zur zus-Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

02/06/92

Im Recherchenberisht angeführtes Patentdelsament	Datum der Veröffentlichung	M	Datum der Veröffentlichung	
EP-A-0078548	11-05-83	DE-A-	3143820	11-05-83
EP-A-0394797	31-10-90	DE-A- CA-A- JP-A-	3913250 2015083 2295911	25-10-90 22-10-90 06-12-90
EP-A-0358011	14-03-90	DE-A- JP-A-	3828098 2160836	08-03-90 20-06-90

•		
		*
	4	